

# IDEA リーグサマースクール 2023 参加学生募集（大学院生向け）

## 開催場所

- I. デルフト工科大学／オランダ
- II. アーヘン工科大学／ドイツ

本サマースクールは、[IDEA リーグ](#)加盟大学（アーヘン工科大学、デルフト工科大学、スイス連邦工科大学チューリッヒ校、シャルマーズ工科大学、ミラノ工科大学）の学生を対象として開催されるものですが、[ASPIRE リーグ](#)加盟大学（香港科技大学、韓国科学技術院（KAIST）、南洋理工大学、清華大学、東京工業大学）の学生を対象として参加の招待があったものです。

## 記

### I. デルフト工科大学／ミラノ工科大学（共催）サマースクール

概要	「Computational Design for Additive Manufacturing」をテーマとして、英語で開講されます。 詳細: <a href="https://sirop.org/app/48f91019-b81d-4f75-9b54-f1c49a725869">https://sirop.org/app/48f91019-b81d-4f75-9b54-f1c49a725869</a>
開催時期	2023年8月28日~9月1日
開催場所	デルフト工科大学/オランダ王国
東工大からの推薦人数	1人

### II. アーヘン工科大学（RWTH Aachen）サマースクール

概要	「Scalable Quantum Computing - From First Principles to Market」をテーマとして、英語で開講されます。 詳細: <a href="https://sirop.org/app/2416b001-a51c-46f7-a347-d5f7c64269c5">https://sirop.org/app/2416b001-a51c-46f7-a347-d5f7c64269c5</a>
開催時期	2023年9月11日~9月15日
開催場所	アーヘン工科大学/ドイツ連邦共和国
東工大からの推薦人数	1人

## 共通事項

1. 応募資格      **以下の要件を全て満たす東京工業大学の正規学生**  
①修士課程、または博士後期課程に在籍する者  
②テーマに関心のある者  
③オンライン面接が実施される場合（下記 8 を参照すること）参加できる者
2. 推薦人数      各 1 名
3. 費用            自己負担：渡航費用、海外旅行保険、現地での交通費、その他個人的な活動にかかる経費。渡航費等の一部を本学が支援する場合がある。（外国人留学生は、原則、私費の正規課程在籍者が支援の対象となります。）  
受講料・宿舍費はサマースクール主催大学が負担。
4. 提出書類      ※書類不備、及び提出期限を過ぎた場合は受け付けないので注意すること。  
①海外派遣プログラム願書（指導教員の承認はメールの写しでも可）  
<https://www.jim.titech.ac.jp/students/abroad/file/idea-summer-schools-program-application-form--2023.xlsx>  
②成績証明書（教務 Web システムの画面の写しでも可）  
修士 1 年、博士 1 年の学生は、前課程の成績証明書も提出すること。  
③語学試験（英語）の成績証明書（原本）の写し（IGP 所属の学生については提出不要）
5. 提出期限      **2023 年 5 月 25 日（木） 17 時厳守**  
※応募にあたっては、指導教員による承認（願書への押印または承認する旨のメールの写しの添付）が必要なので余裕を持って準備すること。  
※各プログラムの申込サイトに明記されている締切日とは異なるため注意すること。
6. 提出方法      上記 4 の書類は以下 BOX ファイルリクエストより提出  
  
BOX ファイルリクエスト：  
<https://tokyotech.app.box.com/f/2a0e4ae9239c4e86bf68f4bf9fd866eb>  
  
※提出ファイル名には、全て自分の名前を含めてください。  
（例：【東工たろう\_IDEA Summer Schools Program Application Form \_2023】）
7. 問い合わせ先      企画・国際部国際連携課企画・調整グループ 担当 鶴島・渡辺  
  
Email: [aspiretokyotech@jim.titech.ac.jp](mailto:aspiretokyotech@jim.titech.ac.jp)  
電話：03-5734-3016  
  
※問い合わせの際は、メールの件名を「IDEA リーグ（〇〇大学）サマースクール」とすること。
8. 学内選考  
  
オンライン面接（英語）により推薦者を決定します。  
**オンライン面接は 6/1（木） 9:00-10:30 に行うので予定しておいてください。**  
**（日時の変更はできませんので御了承ください）**  
最終的な参加決定は、サマースクール主催大学が行うので、本学からの推薦者が参加できない可能性があることを了承の上、応募を検討してください。

## 9. 備 考

①今年度は新型コロナウイルスの状況により、渡航 1 カ月前を目途にサマースクールの中止が決定されることがあります。御了承の程宜しくお願い致します。

②学内選考通過者については以下の事項を確認し対応してください。

\*IDEA リーグ指定の登録システム (<https://sirop.org/app/register>) から **6月12日(月)** までに登録を完了すること。

帰国後に報告書を提出すること。

③「海外渡航届」と「出発届」を東工大電子申請システム (T2Apps) により提出すること。

【参考：留学等海外渡航手続き】

<https://www.titech.ac.jp/international-student-exchange/students/abroad/procedures>

④大学の指定する海外旅行保険（補償内容は、治療・救援費用が 3,000 万円以上、個人賠償責任 1 億円以上とすること）に必ず加入すること。

⑤帰国後、留学報告会や留学フェアに協力すること。

⑥外国籍の学生についてはご自身で必要なビザ申請手続きを御確認ください。御自身によるビザの申請手続きが遅延した場合は本プログラムへの参加ができなくなる可能性がある旨、予めご了承ください。

以上